

東芝 CMOS デジタル集積回路 シリコン モノリシック

# TC74AC14P, TC74AC14F, TC74AC14FT

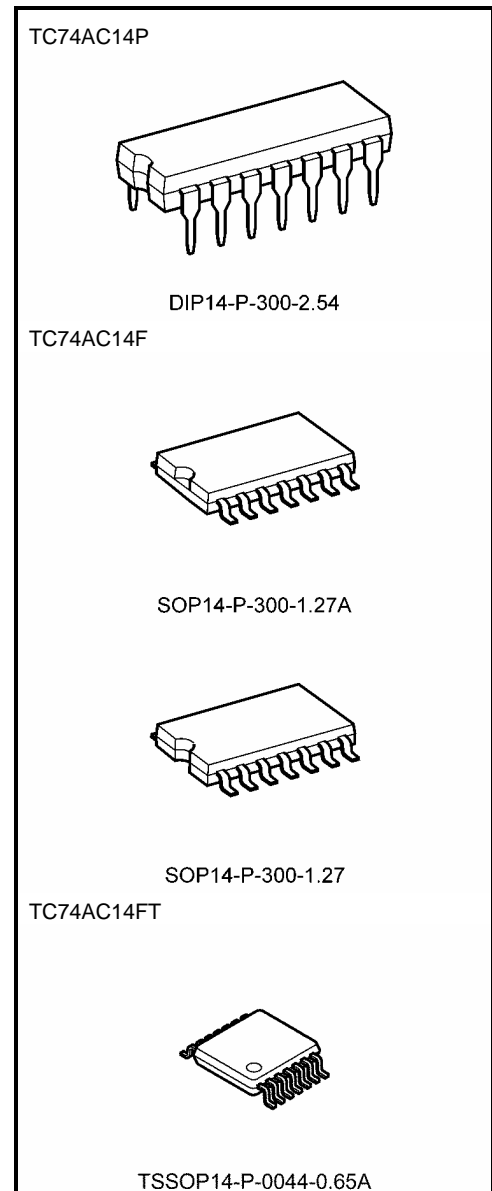
## Hex Schmitt Inverter

TC74AC14 は、2層メタルシリコンゲート CMOS 技術を用いた超高速 CMOS シュミットトリガインバータです。CMOS の特長である低い消費電力で、高速ショットキ TTL に匹敵する高速動作を実現できます。ピン接続、機能は TC74AC04 と同じですが、すべての入力にはヒステリシスを持っているため、ラインレシーバなどのゆるやかなスロープを持つ信号波形の整形に応用できます。

また、すべての入力には静電破壊から素子を保護するために、ダイオードが付加されています。

## 特長

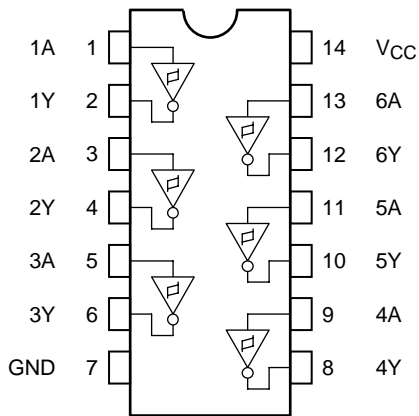
- 高速動作 :  $t_{pd} = 5.3 \text{ ns}$  (標準) ( $V_{CC} = 5 \text{ V}$ )
- 低消費電流 :  $I_{CC} = 4 \mu\text{A}$  (最大) ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )
- 高出力電流 :  $|I_{OH}| = I_{OL} = 24 \text{ mA}$  (最小)
- バランスのとれた遅延時間:  $t_{pLH} \approx t_{pHL}$
- 広い動作電圧範囲 :  $V_{CC}(\text{opr}) = 2 \sim 5.5 \text{ V}$
- 74F14 と同一ピン接続、同一ファンクション



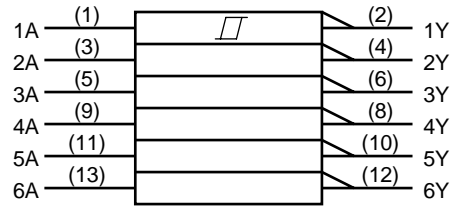
## 質量

DIP14-P-300-2.54	: 0.96 g (標準)
SOP14-P-300-1.27A	: 0.18 g (標準)
SOP14-P-300-1.27	: 0.18 g (標準)
TSSOP14-P-0044-0.65A	: 0.06 g (標準)

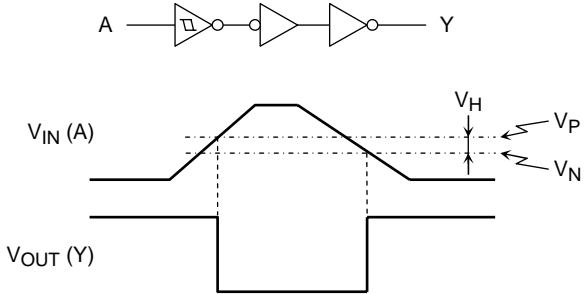
ピン接続図 (top view)



論理図



システム図・波形



真理値表

A	Y
L	H
H	L

## 絶対最大定格 (注 1)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	$V_{CC}$	-0.5~7.0	V
入 力 電 圧	$V_{IN}$	-0.5~ $V_{CC} + 0.5$	V
出 力 電 圧	$V_{OUT}$	-0.5~ $V_{CC} + 0.5$	V
入 力 電 流 (保護電流)	$I_{IK}$	$\pm 20$	mA
出 力 電 流 (寄生電流)	$I_{OK}$	$\pm 50$	mA
出 力 電 流	$I_{OUT}$	$\pm 50$	mA
電 源 / G N D 電 流	$I_{CC}$	$\pm 150$	mA
許 容 損 失	$P_D$	500 (DIP) (注 2)/180 (SOP/TSSOP)	mW
保 存 温 度	$T_{stg}$	-65~150	°C

注 1: 絶対最大定格は、瞬時たりとも超えてはならない値であり、1つの項目も超えてはなりません。

注 2:  $T_a = -40\sim 65^\circ\text{C}$  まで、500 mW。 $T_a = 65\sim 85^\circ\text{C}$  の範囲では $-10\text{ mW}/^\circ\text{C}$  で、300 mW までディレーティングしてください。

## 推奨動作条件 (注)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	$V_{CC}$	2.0~5.5	V
入 力 電 圧	$V_{IN}$	0~ $V_{CC}$	V
出 力 電 圧	$V_{OUT}$	0~ $V_{CC}$	V
動 作 温 度	$T_{opr}$	-40~85	°C

注: 推奨動作条件は動作を保証するための条件です。  
使用していない入力は  $V_{CC}$ 、もしくは  $GND$  に接続してください。

## 電気的特性

## DC 特性

項 目	記号	測 定 条 件		Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単位		
				V <sub>CC</sub> (V)	最小	標準	最大	最小		最大	
高 レ ベ ル し き い 値 電 圧	V <sub>P</sub>			3.0	—	—	2.2	—	2.2	V	
				4.5	—	—	3.2	—	3.2		
				5.5	—	—	3.9	—	3.9		
低 レ ベ ル し き い 値 電 圧	V <sub>N</sub>			3.0	0.5	—	—	0.5	—	V	
				4.5	0.9	—	—	0.9	—		
				5.5	1.1	—	—	1.1	—		
ヒステリシス電圧	V <sub>H</sub>			3.0	0.3	—	1.2	0.3	1.2	V	
				4.5	0.4	—	1.4	0.4	1.4		
				5.5	0.5	—	1.6	0.5	1.6		
高レベル出力電圧	V <sub>OH</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>IL</sub>	I <sub>OH</sub> = -50 μA	2.0	1.9	2.0	—	1.9	—	V	
				3.0	2.9	3.0	—	2.9	—		
				4.5	4.4	4.5	—	4.4	—		
				I <sub>OH</sub> = -4 mA	3.0	2.58	—	—	2.48		—
				I <sub>OH</sub> = -24 mA	4.5	3.94	—	—	3.80		—
I <sub>OH</sub> = -75 mA (注)	5.5	—	—	—	3.85	—					
低レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>IH</sub>	I <sub>OL</sub> = 50 μA	2.0	—	0.0	0.1	—	0.1	V	
				3.0	—	0.0	0.1	—	0.1		
				4.5	—	0.0	0.1	—	0.1		
				I <sub>OL</sub> = 12 mA	3.0	—	—	0.36	—		0.44
				I <sub>OL</sub> = 24 mA	4.5	—	—	0.36	—		0.44
I <sub>OL</sub> = 75 mA (注)	5.5	—	—	—	—	1.65					
入 力 電 流	I <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>CC</sub> or GND		5.5	—	—	±0.1	—	±1.0	μA	
静 的 消 費 電 流	I <sub>CC</sub>	V <sub>IN</sub> = V <sub>CC</sub> or GND		5.5	—	—	4.0	—	40.0	μA	

注: この規格は 50 Ω 終端ラインを駆動する能力を表すものです。  
測定時は、1 出力当りの最大持続時間を 10 ms とします。

AC 特性 (C<sub>L</sub> = 50 pF, R<sub>L</sub> = 500 Ω, Input: t<sub>r</sub> = t<sub>f</sub> = 3 ns)

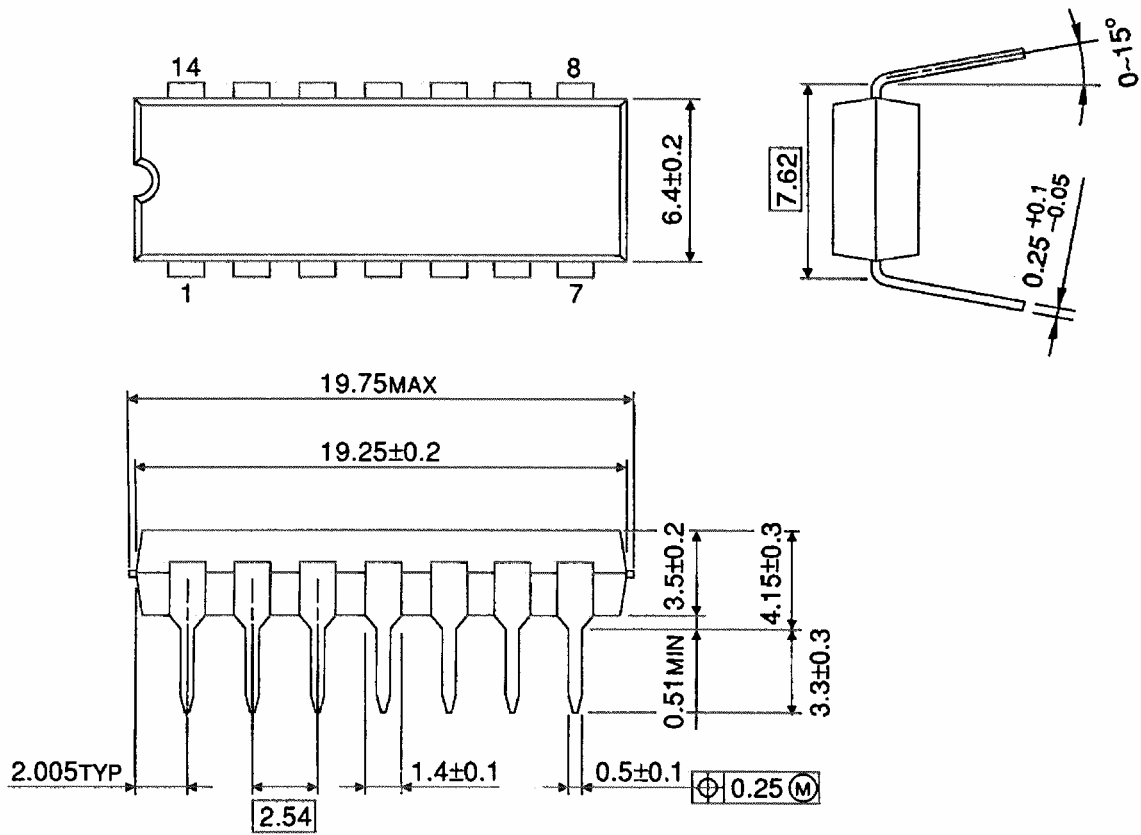
項 目	記号	測 定 条 件		Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単位	
				V <sub>CC</sub> (V)	最小	標準	最大	最小		最大
伝 搬 遅 延 時 間	t <sub>pLH</sub>			3.3 ± 0.3	—	8.1	13.2	1.0	15.0	ns
	t <sub>pHL</sub>			5.0 ± 0.5	—	6.0	9.7	1.0	11.0	
入 力 容 量	C <sub>IN</sub>			—	5	10	—	10	pF	
等 価 内 部 容 量	C <sub>PD</sub>			(注)	—	29	—	—	pF	

注: C<sub>PD</sub> は、無負荷時の動作消費電流より計算した IC 内部の等価容量です。  
無負荷時の平均動作消費電流は、次式により求められます。  
I<sub>CC (opr)</sub> = C<sub>PD</sub> · V<sub>CC</sub> · f<sub>IN</sub> + I<sub>CC</sub>/6 (ゲート当り)

## 外形図

DIP14-P-300-2.54

Unit : mm

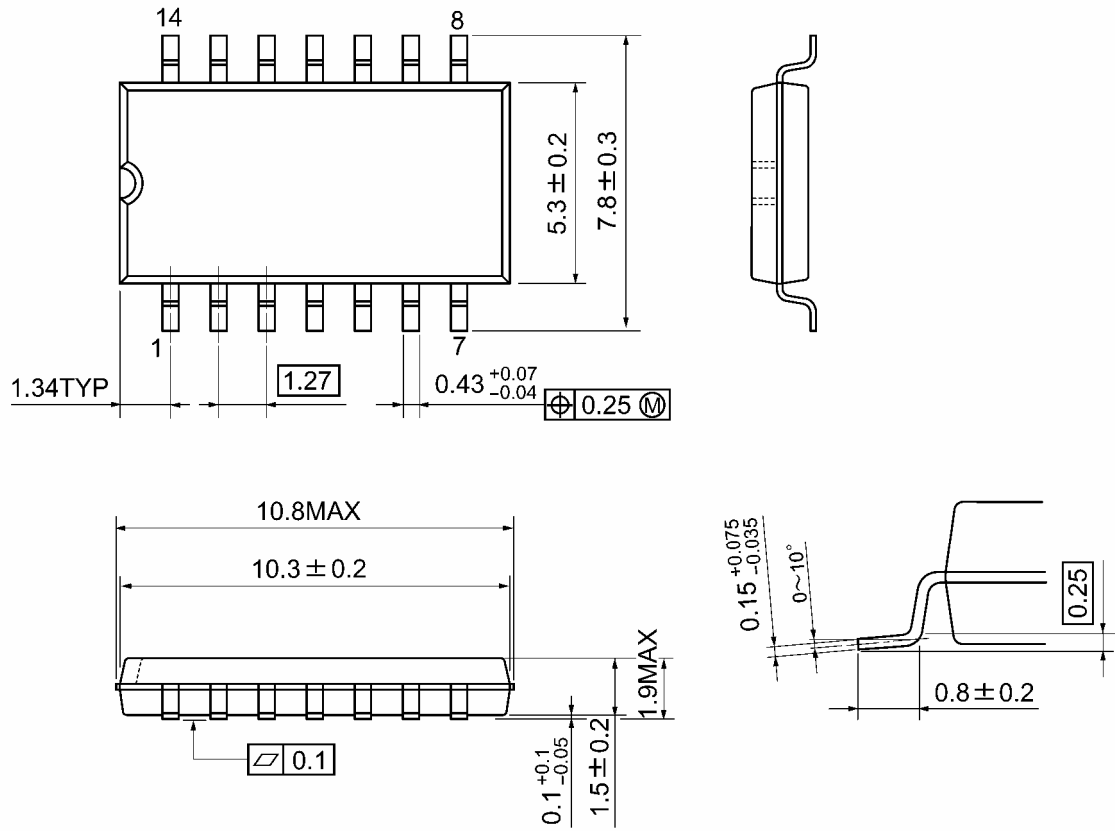


質量: 0.96 g (標準)

外形図

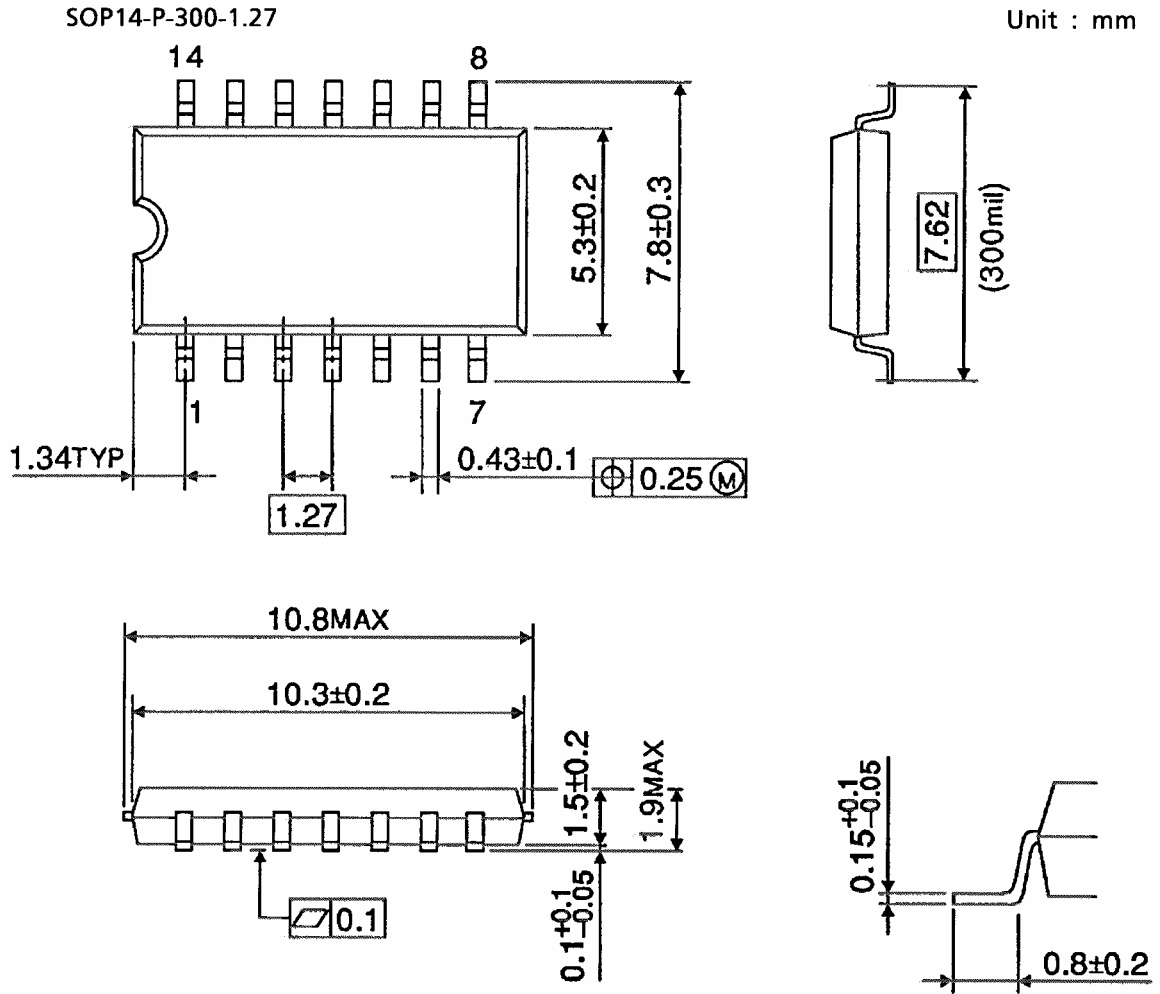
SOP14-P-300-1.27A

Unit: mm



質量: 0.18 g (標準)

外形図

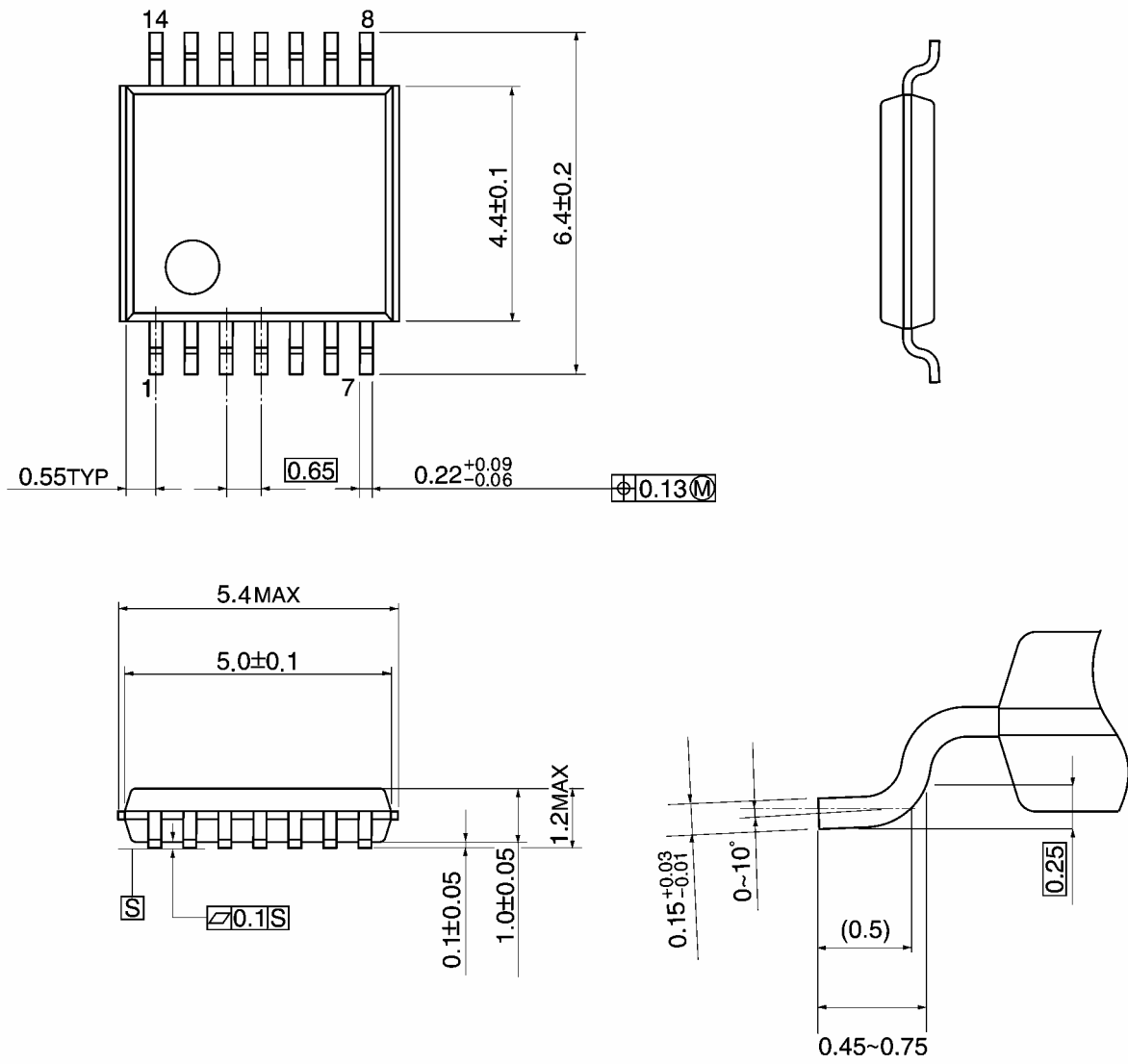


質量: 0.18 g (標準)

外形図

TSSOP14-P-0044-0.65A

Unit: mm



質量: 0.06 g (標準)



注: 鉛フリー対応製品パッケージ

DIP14-P-300-2.54 SOP14-P-300-1.27A TSSOP14-P-0044-0.65A

## 当社半導体製品取り扱い上のお願い

060116TBA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。  
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。 021023\_A
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。 021023\_B
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。 060106\_Q
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。 021023\_C
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。 021023\_E
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。 021023\_D